

# 電子顯微鏡電子鎗控制技術

彭永宏、鍾翼能

E-mail: 9419820@mail.dyu.edu.tw

## 摘要

不同於光學顯微鏡使用一般光源，加上光學透鏡成像方式，電子顯微鏡使用電子束當光源，配合電磁透鏡用掃描的方式成像。因為電子的波長較光為短，因此可以得到比傳統顯微鏡更高的解析度。目前電子顯微鏡已被廣泛的應用於各行各業，包含醫學界，半導體高科技業，各種研究單位等。這篇技術報告以半導體業所使用的電子顯微鏡為對象，了解其相關的原理及動作方式。再針對電子鎗內影響影像的消耗性零件作分析及零件更新，以証實這些零件對電子鎗的影響。

關鍵詞：電子顯微鏡、二次電子、電子鎗、光圈孔片、電子束、螢光閃爍器、牽引電壓、場發射、陽極

## 目錄

封面內頁 簽名頁 授權書 . . . . .	iii	中文摘要 . . . . .	
iv 英文摘要 . . . . .	iv	v 謝謝 . . . . .	
vi 目錄 . . . . .	vi	vii 圖目錄 . . . . .	
x 表目錄 . . . . .	x	xii 第	
第一章 緒論 . . . . .	1	1.1.1 研究動機與背景 . . . . .	1
SEM 於半導體業之應用 . . . . .	1	1.1.2.1 CD (Critical Dimension) 量測 . . . . .	1
SEM 於半導體業之應用 . . . . .	1	1.1.2.2 晶片表面檢查與特性分析 . . . . .	1
第二章 電子顯微鏡的原理與系統架構分析 . . . . .	3	2.1 電子顯微鏡的特性 . . . . .	3
3.2.2 SEM 成像原理介紹 . . . . .	3	2.3 高真空系統介紹 . . . . .	3
8.2.3.1 離子幫浦(Ion pump)簡介 . . . . .	10	2.3.2 涡輪分子幫浦(Turbo Molecular pump)簡介 . . . . .	10
11.2.3.3 旋轉幫浦(Rotary pump)簡介 . . . . .	12	2.4 電子鎗光源介紹 . . . . .	12
14.2.4.1 電子鎗光源特性需求 . . . . .	15	2.4.2 場發射電子槍種類 . . . . .	15
Emission 基本原理 . . . . .	18	2.4.3 16	2.4.3
第三章 電子鎗系統維護與控制 . . . . .	21	3.1 影響電子鎗品質的主要因素分析 . . . . .	21
21.3.1.1 高真空系統不良 . . . . .	21	3.1.1 高真空系統不良 . . . . .	21
21.3.1.2 電子路徑及成像系統相關零件老化 . . . . .	21	3.1.2 電子路徑及成像系統相關零件老化 . . . . .	21
22.3.1.3 電子光源的耗損 . . . . .	25	3.2 高真空系統的維護與控制 . . . . .	25
26.3.2.1 電子鎗及 Ion Pump 烘烤(Baking) . . . . .	26	3.2.1 電子鎗及 Ion Pump 烘烤(Baking) . . . . .	26
26.3.2.2 作電子鎗烘烤時機 . . . . .	27	3.2.2 作電子鎗烘烤時機 . . . . .	27
27.3.3 電子路徑中相關零件更換 . . . . .	31	3.2.3 電子鎗高真空系統的重建方法 . . . . .	31
31.3.3.2 二次電子檢知系統的 Scintillator 更換方法 . . . . .	33	3.3.1 對物光圈孔片更換 . . . . .	33
35.3.4.1 TIP 更換時機 . . . . .	35	3.3.2 二次電子檢知系統的 Scintillator 更換方法 . . . . .	33
35.3.4.2 TIP 更換計畫 . . . . .	35	3.4.2 TIP 更換計畫 . . . . .	35
36.3.4.3 CFE TIP 更換方法 . . . . .	36	3.4.3 CFE TIP 更換方法 . . . . .	36
36.3.4.4 SE TIP 更換方法 . . . . .	36	3.4.4 SE TIP 更換方法 . . . . .	36
53.4.1.1 S-6000 系列控制結果 . . . . .	53	4.1.1 S-6000 系列控制結果 . . . . .	53
53.4.1.2 S-6000 系列控制結果 . . . . .	56	4.1.2 S-6000 系列控制結果 . . . . .	56
57.4.3.3 電子鎗光源更換結果 . . . . .	59	4.2 電子路徑中相關零件更換結果 . . . . .	56
59.4.3.2 SE TIP 更換結果分析 . . . . .	63	4.3.1 CFE TIP 更換結果分析 . . . . .	59
63.第五章 結論 . . . . .	63	4.3.2 SE TIP 更換結果分析 . . . . .	63
67 參考文獻 . . . . .	68	67 參考文獻 . . . . .	67

## 參考文獻

1. 汪建民, 材料分析, 中國材料科學學會, 1998.10. 2. 陳力俊, 材料電子顯微鏡, 精密儀器發展中心, 1999.09. 3. 陳力俊, 微電子材料與製程, 中國材料科學學會, 2000.11. 4. Joseph I. Goldstein et.al. " Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis ", Plenum, 1992. 5. David B.Williams & C. Barry Carter, " Transmission electron microscopy ", Plenum, 1996 6. JEOL "SEM Operation Manual", 1997 7. Hitachi S-8000 Series Service manual, 2000 8. Hitachi S-6000 Series Service manual, 1994 9. M.H. Loretto and R.E. Smallman, "Defect Analysis in Electron Microscopy" 10. A.W. Czanderna Ed., "Methods of Surface Analysis", Elsevier Scientific Publishing Co., 1984 11. D.J. O'Connor, B.A. Sexton and R. St.C. Smart Eds., "Surface Analysis Methods in Materials Science", Springer-Verlag, 1991 12. J. I. Goldstein, D. E. Newbury, P. Echlin, D. C. Joy, C. Fiori, and E. Lifshin, "Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis", Plenum, New York, 1984. 13. Hitachi S-8000 Series System Operation manual, 2000 14. Denka Thermal Field Emitter Technical information 15. J.W. Edington, "Practical Electron Microscopy"